



SEMITRANS® 2

Superfast NPT-IGBT Modules

SKM 75GB063D

SKM 75GAR063D

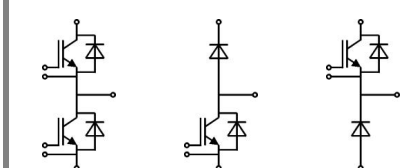
SKM 75GAL063D

Features

- N channel, homogeneous Si-structure (NPT-Non punch-through IGBT)
- Low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting if term. G is clamped to E
- Pos. temp.-coeff. of V_{CEsat}
- Very low C_{ies} , C_{oes} , C_{res}
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DBC Direct Copper Bonding Technology without hard mould
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

Typical Applications

- Switching (not for linear use)
- Switched mode power supplies
- UPS
- Three phase inverters for servo / AC motor speed control
- Pulse frequencies also > 10kHz



GB

GAL

GAR

Absolute Maximum Ratings			T _c = 25 °C, unless otherwise specified	
Symbol	Conditions		Values	Units
IGBT				
V _{CES}	T _j = 25 °C		600	V
I _C	T _j = 150 °C	T _{case} = 25 °C	100	A
		T _{case} = 75 °C	75	A
I _{CRM}	I _{CRM} =2xI _{Cnom}		150	A
V _{GES}			± 20	V
t _{psc}	V _{CC} = 300 V; V _{GE} ≤ 20 V; T _j = 125 °C V _{CES} < 600 V		10	μs
Inverse Diode				
I _F	T _j = 150 °C	T _{case} = 25 °C	75	A
		T _{case} = 80 °C	50	A
I _{FRM}	I _{FRM} =2xI _{Fnom}		150	A
I _{FSM}	t _p = 10 ms; sin.	T _j = 150 °C	440	A
Freewheeling Diode				
I _F	T _j = 150 °C	T _c = 25 °C	100	A
		T _c = 80 °C	75	A
I _{FRM}	I _{FRM} =2xI _{Fnom}		200	A
I _{FSM}	t _p = 10 ms; sin	T _j = 150 °C	720	A
Module				
I _{t(RMS)}			200	A
T _{vj}			- 40 ... + 150	°C
T _{stg}			- 40 ... + 125	°C
V _{isol}	AC, 1 min.		2500	V

Characteristics			T _c = 25 °C, unless otherwise specified			
Symbol	Conditions		min.	typ.	max.	Units
IGBT						
V _{GE(th)}	V _{GE} = V _{CE} , I _C = 1 mA		4,5	5,5	6,5	V
I _{CES}	V _{GE} = 0 V, V _{CE} = V _{CES}	T _j = 25 °C		0,1	0,3	mA
V _{CE0}		T _j = 25 °C		1,05		V
		T _j = 125 °C		1		V
r _{CE}	V _{GE} = 15 V	T _j = 25°C		14		mΩ
		T _j = 125°C		18,7		mΩ
V _{CE(sat)}	I _{Cnom} = 75 A, V _{GE} = 15 V	T _j = 25°C _{chiplev.}		2,1	2,5	V
		T _j = 125°C _{chiplev.}		2,4	2,8	V
C _{ies}	V _{CE} = 25, V _{GE} = 0 V	f = 1 MHz		4,2		nF
C _{oes}				0,5		nF
C _{res}				0,3		nF
Q _G	V _{GE} = 0V...+15V			180		nC
R _{Gint}	T _j = °C			0		Ω
t _{d(on)}	R _{Gon} = 15 Ω	V _{CC} = 300V I _C = 75A		60		ns
t _r				50		ns
E _{on}				3		mJ
t _{d(off)}	R _{Goff} = 15 Ω	T _j = 125 °C V _{GE} = ±15V		350		ns
t _f				35		ns
E _{off}				2,5		mJ
R _{th(j-c)}	per IGBT				0,35	K/W



SEMITRANS® 2

Superfast NPT-IGBT Modules

SKM 75GB063D

SKM 75GAR063D

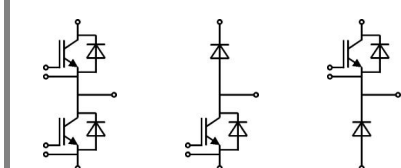
SKM 75GAL063D

Features

- N channel, homogeneous Si-structure (NPT-Non punch-through IGBT)
- Low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting if term. G is clamped to E
- Pos. temp.-coeff. of V_{CEsat}
- Very low C_{ies} , C_{oes} , C_{res}
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DBC Direct Copper Bonding Technology without hard mould
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

Typical Applications

- Switching (not for linear use)
- Switched mode power supplies
- UPS
- Three phase inverters for servo / AC motor speed control
- Pulse frequencies also > 10kHz



GB

GAL

GAR

Characteristics					
Symbol	Conditions	min.	typ.	max.	Units
Inverse Diode					
$V_F = V_{EC}$	$I_{Fnom} = 75 \text{ A}; V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,55	1,9	V
		$T_j = 125^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,55		V
V_{F0}		$T_j = 125^\circ\text{C}$		0,9	V
r_F		$T_j = 125^\circ\text{C}$	10	13,3	mΩ
I_{RRM}	$I_F = 75 \text{ A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	30		A
Q_{rr}	$di/dt = 800 \text{ A}/\mu\text{s}$		3,7		μC
E_{rr}	$V_{GE} = -15 \text{ V}; V_{CC} = 300 \text{ V}$				mJ
$R_{th(j-c)D}$	per diode			0,72	K/W
Freewheeling Diode					
$V_F = V_{EC}$	$I_{Fnom} = 100 \text{ A}; V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,55	1,9	V
		$T_j = 125^\circ\text{C}_{chiplev.}$	1,55		V
V_{F0}		$T_j = 125^\circ\text{C}$		0,9	V
r_F		$T_j = 125^\circ\text{C}$	8	10	V
I_{RRM}	$I_F = 100 \text{ A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	44		A
Q_{rr}	$di/dt = 0 \text{ A}/\mu\text{s}$		6		μC
E_{rr}	$V_{GE} = -15 \text{ V}; V_{CC} = 300 \text{ V}$				mJ
$R_{th(j-c)FD}$	per diode			0,6	K/W
Module					
L_{CE}				30	nH
$R_{CC'+EE'}$	res., terminal-chip	$T_{case} = 25^\circ\text{C}$	0,75		mΩ
		$T_{case} = 125^\circ\text{C}$	1		mΩ
$R_{th(c-s)}$	per module			0,05	K/W
M_s	to heat sink M6		3	5	Nm
M_t	to terminals M5		2,5	5	Nm
w				160	g

This is an electrostatic discharge sensitive device (ESDS), international standard IEC 60747-1, Chapter IX.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee expressed or implied is made regarding delivery, performance or suitability.

SKM 75GB063D



SEMITRANS® 2

Superfast NPT-IGBT Modules

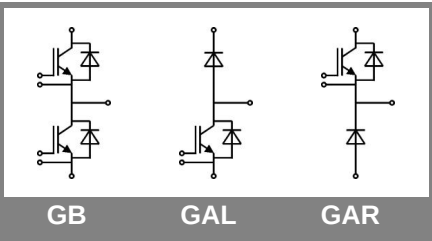
SKM 75GB063D
SKM 75GAR063D
SKM 75GAL063D

Features

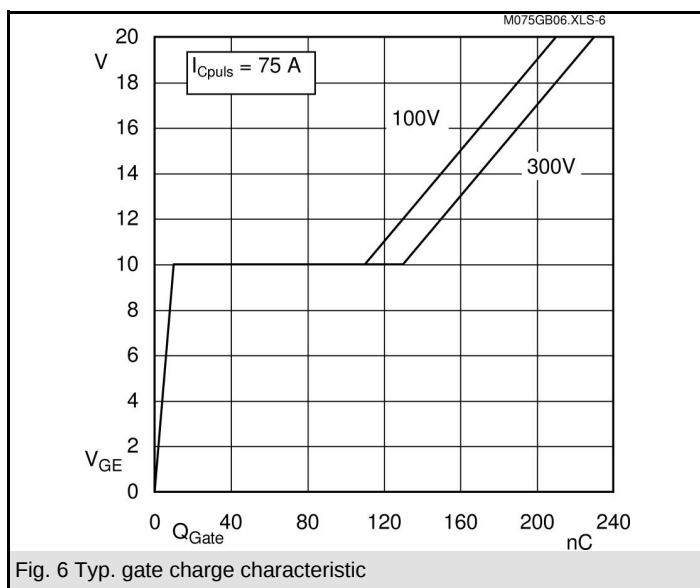
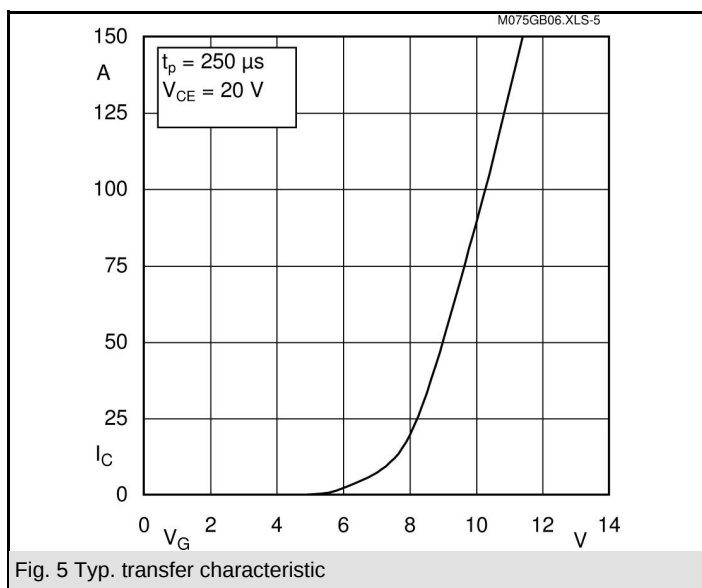
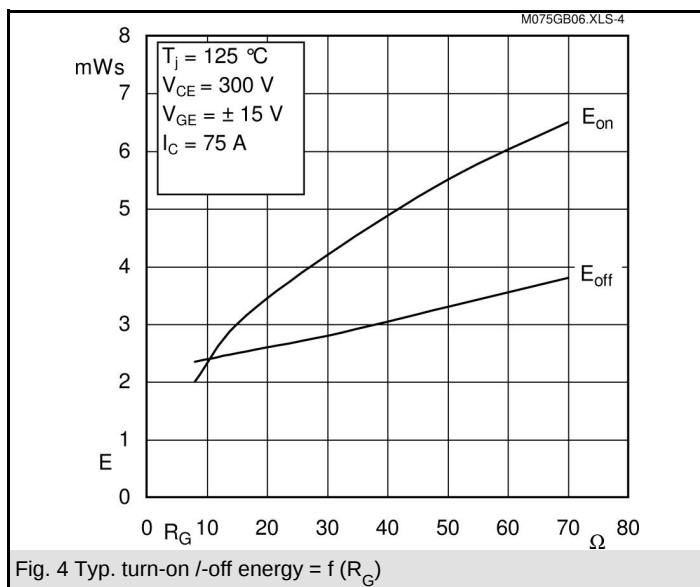
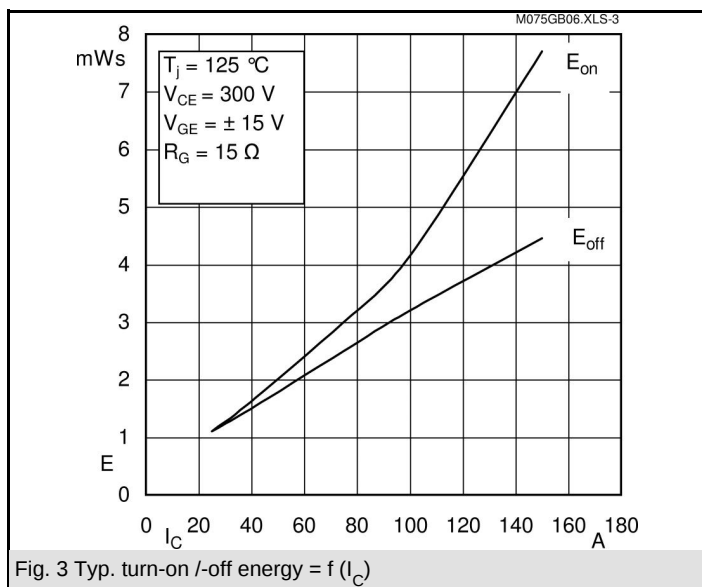
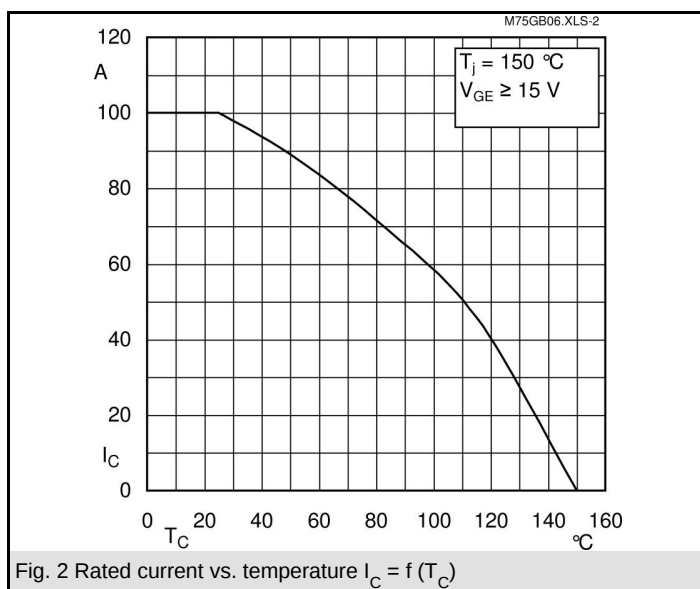
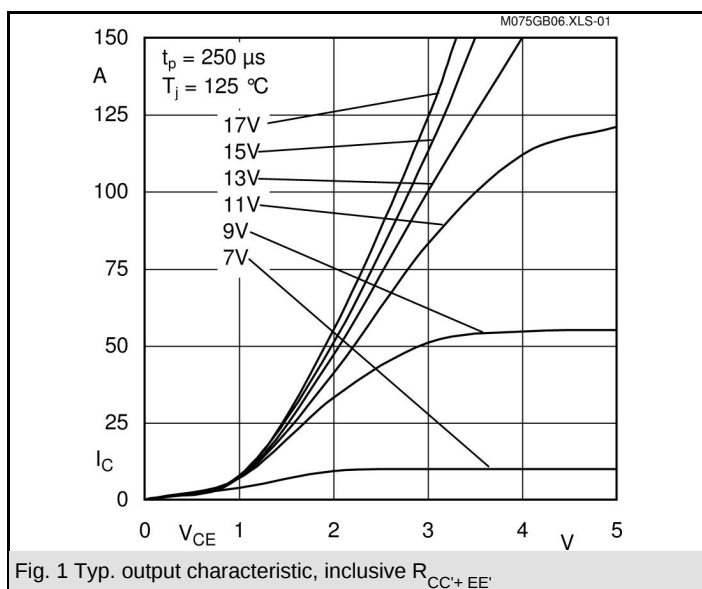
- N channel, homogeneous Si-structure (NPT-Non punch-through IGBT)
- Low tail current with low temperature dependence
- High short circuit capability, self limiting if term. G is clamped to E
- Pos. temp.-coeff. of V_{CEsat}
- Very low C_{ies} , C_{oes} , C_{res}
- Latch-up free
- Fast & soft inverse CAL diodes
- Isolated copper baseplate using DBC Direct Copper Bonding Technology without hard mould
- Large clearance (10 mm) and creepage distances (20 mm)

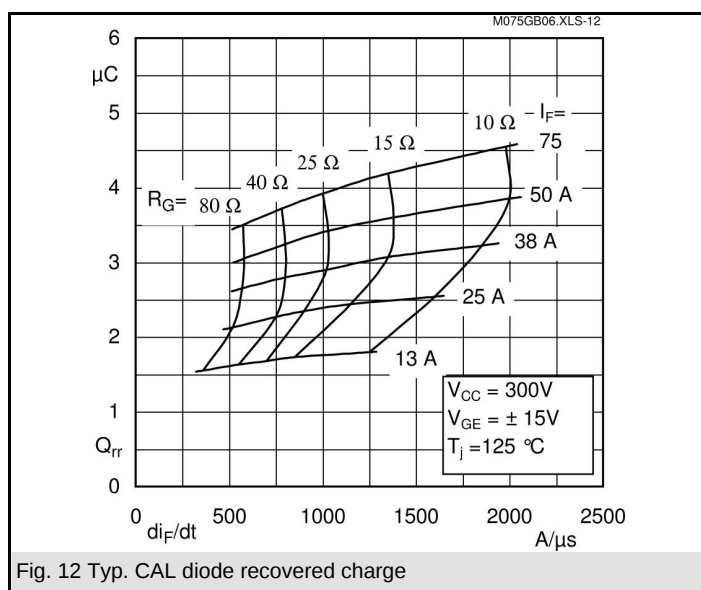
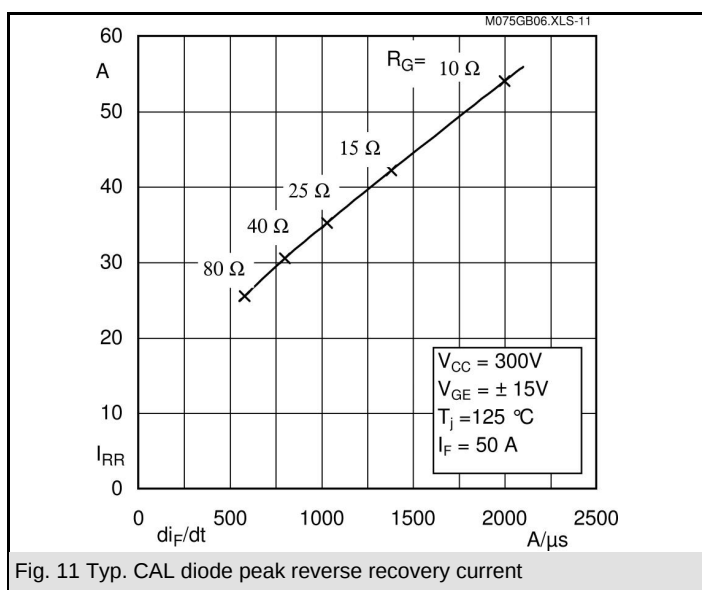
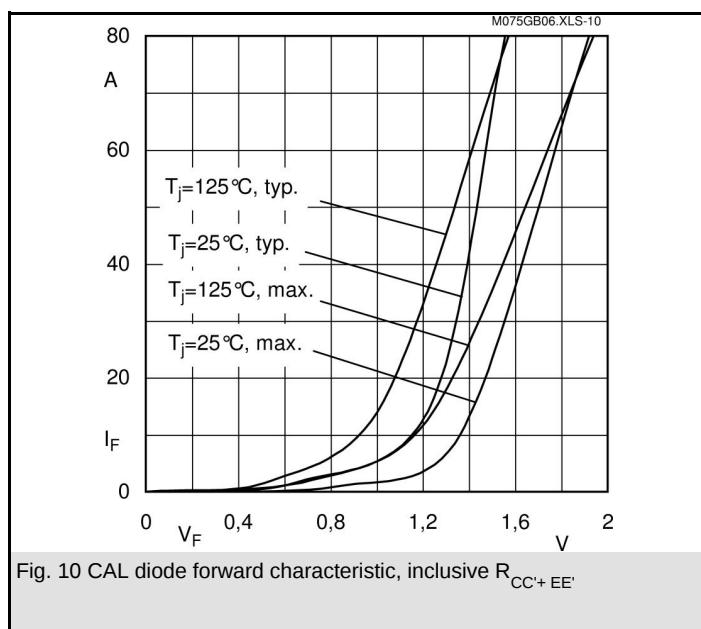
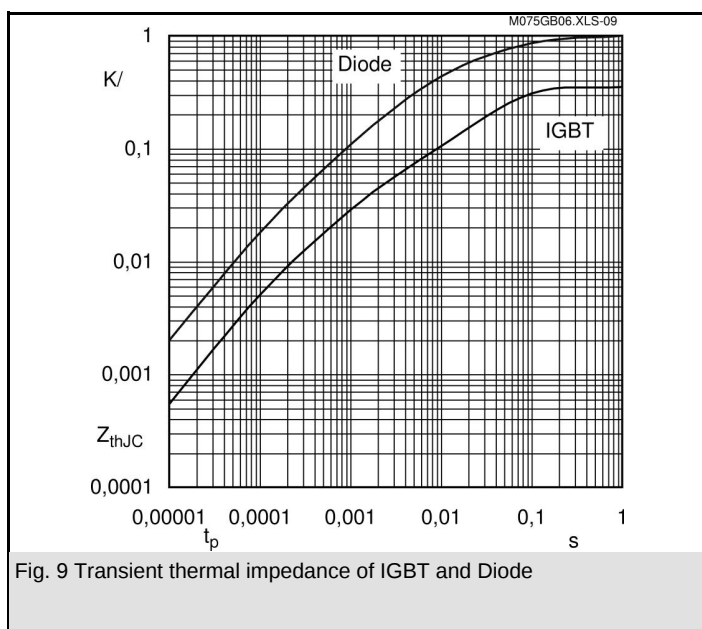
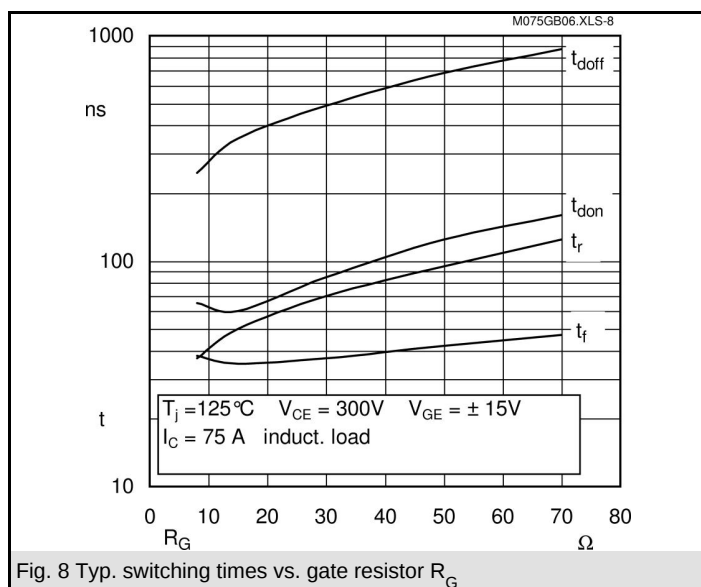
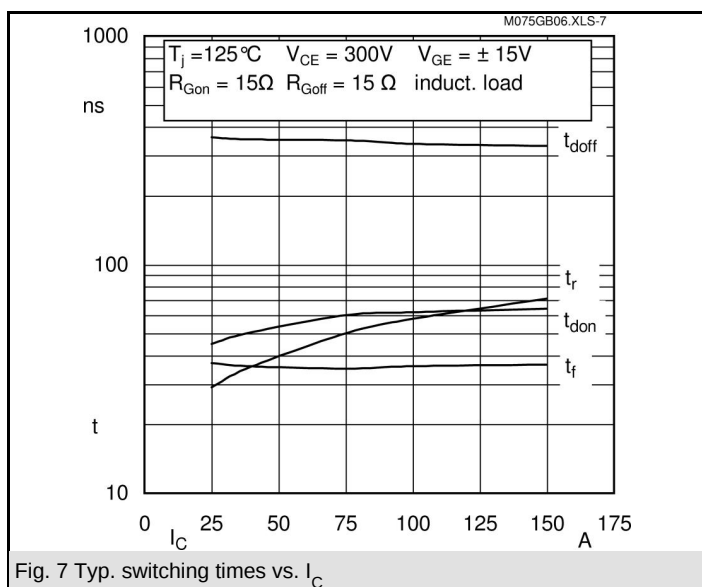
Typical Applications

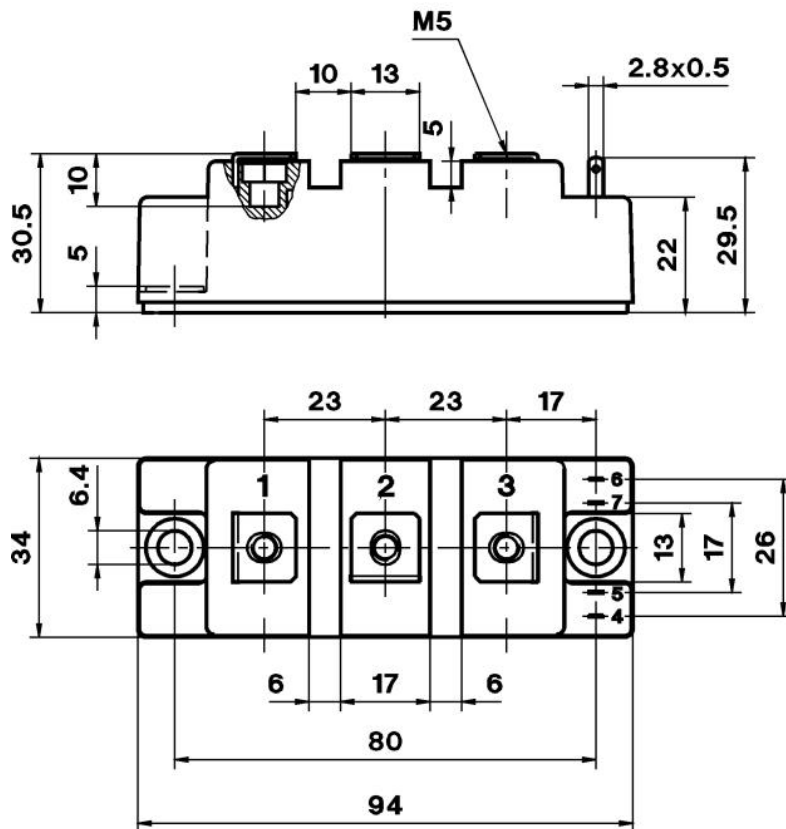
- Switching (not for linear use)
- Switched mode power supplies
- UPS
- Three phase inverters for servo / AC motor speed control
- Pulse frequencies also > 10kHz



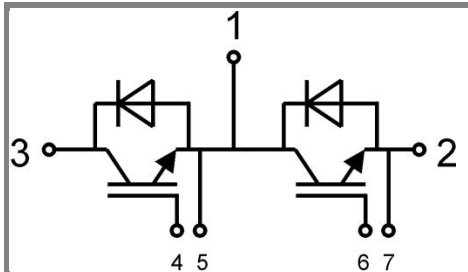
Z_{th}			
Symbol	Conditions	Values	Units
$Z_{th(j-c)I}$			
R_i	$i = 1$	250	mk/W
R_i	$i = 2$	70	mk/W
R_i	$i = 3$	25	mk/W
R_i	$i = 4$	5	mk/W
τ_{ui}	$i = 1$	0,0874	s
τ_{ui}	$i = 2$	0,0078	s
τ_{ui}	$i = 3$	0,0017	s
τ_{ui}	$i = 4$	0,0001	s
$Z_{th(j-c)D}$			
R_i	$i = 1$	550	mk/W
R_i	$i = 2$	340	mk/W
R_i	$i = 3$	92	mk/W
R_i	$i = 4$	18	mk/W
τ_{ui}	$i = 1$	0,0761	s
τ_{ui}	$i = 2$	0,0045	s
τ_{ui}	$i = 3$	0,011	s
τ_{ui}	$i = 4$	0,0002	s





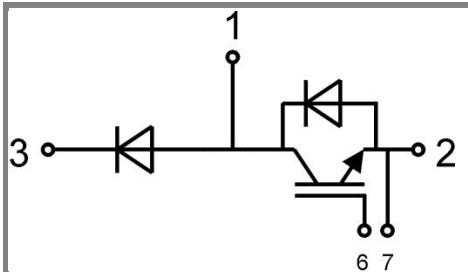


Case D 61



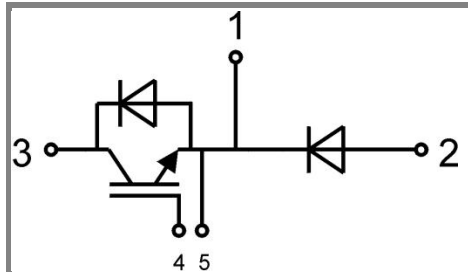
GB

Case D 61



GAL

Case D 62 (→ D 61)



GAR

Case D 63 (→ D 61)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.